

珠海市半导体行业协会

珠半协秘〔2024〕1号

关于组织参加 2025 年上海国际半导体展览会 (SEMICON China) 的通知

各有关企业:

“上海国际半导体展览会 (SEMICON China)” 将于 2025 年 3 月 26-28 日在上海新国际博览中心 (SNIEC) 召开。为推动我市国家外贸转型升级基地 (集成电路) 建设, 促进珠海集成电路产业发展, 帮助企业开拓国内外市场, 提升区域品牌影响力, 协会将组织我市集成电路企业抱团参展, 现就有关事项通知如下:

一、展会情况

展会名称: 上海国际半导体展览会 (SEMICON China)

展会时间: 2025 年 3 月 26 日-28 日

展会地点: 上海新国际博览中心 (SNIEC)

主办机构: 中国电子商会 (CECC)、SEMI

二、展品范围

半导体封装、扩散、焊接、清洗、测试、制冷、氧化设备、
半导体材料、太阳能电池、硅材料及化合物半导体材料、IC 产

品与应用技术、IC 测试方法与测试仪器、IC 设计与设计工具等。

三、展会亮点

自 1988 年首次在上海举办以来，SEMICON China 已成为中国首要的半导体行业盛事之一，囊括当今世界上半导体制造领域主要的设备及材料厂商。SEMICON China 见证了中国半导体制造业茁壮成长与加速发展的历史。SEMICON China 连接 3000 多家企业和全球 130 万专业人才来推进科学和电子制造行业进步。覆盖设备、材料、设计、制造、封装测试、软件和服务等微电子、集成电路产业链各环节，经由创新让电子产品更智能、更高效、更多功能、性价比更高。2024 年 SEMICON China 展览面积达到 90,000 平方米，展商数量超过 1100 家，超过 114,670 人次专业观众，包括企业高层领导、采购商、投资人、技术工程师等业内精英。

本届大会同期举办先进材料论坛、IC 产业链-制造设备与制程、异构集成（先进封装）国际会议、绿色厂务国际创新论坛、半导体智能制造、新技术发布会等半导体制造技术产业链相关论坛会议；以及全球半导体产业战屡峰会、产业创新投资论坛、汽车芯片高峰论坛、亚洲化合物半导体大会、中国元宇宙显示大会、SCC 可持续发展与 ESG 高峰论坛等。

四、参展方式

请已购买独立展位的企业填写报名表，加入珠海展团抱团参

展。未购买展位的企业，可以联系协会对接主办方咨询。

五、政策服务

协会将协助抱团参展的企业申报本次展会政府补贴，相关政策内容可以咨询协会。

六、报名办法

请有意向参展的企业于1月24日前将以下资料整理汇总发送至协会邮箱 member@zhsia.org.cn。

- 1、参团报名表
- 2、公司及展品信息征集表（WORD版本）
- 3、公司高清宣传图、LOGO及产品图片(产品图以名称命名)
- 4、主办方展位合同、展位费付款水单（如已独立购买）

联系人：马岫 17377872077 金子杨 13726259646

邮 箱： member@zhsia.org.cn



附件

- 1、参团报名表
- 2、企业及展品信息征集表